

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2022-059

贵研铂业股份有限公司

关于投资设立贵研半导体材料（云南）有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：拟投资设立全资子公司贵研半导体材料（云南）有限公司（子公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“贵研半导体材料公司”）。
- 投资金额：人民币 20,000.00 万元。

一、投资项目概述

1、半导体行业在芯片制备、晶圆检测、封装键合等过程中都需要用到多种贵金属材料，其品质直接影响到半导体器件性能和可靠性，这些贵金属材料统称贵金属装联材料，主要包括：一是高纯贵金属蒸镀材料，主要用作固态照明芯片欧姆接触电极；二是溅射靶材，主要用作集成电路芯片电极及互联线路等；三是贵金属键合丝，主要用作半导体芯片封装互连引线；四是半导体功能性材料，包含晶圆和芯片检测用探针材料、电声传输用线材等，主要用作芯片检测用探针制备和电子器件信号传输线。贵金属装联材料作为半导体制造链条中重要的关键基础材料，在国家大力发展半导体行业的背景下，其“国产替代”趋势不可避免，上下游企业亟需走上独立自主的道路，突破“卡脖子”限制，承担起保护国内产业战略安全、实现自主可控的责任。同时，随着我国在全球半导体产业制造领域的中心地位进一步加强，我国已经成为贵金属材料的最大需求地区之一，未来市场规模将持续保持高速增长。

公司结合国家产业政策导向及公司“十四五”产业发展规划，依托公司在贵金属半导体材料领域积累的核心技术和产品市场优势，拟投资设立全资子公司贵研半导体材料公司，主要开展贵金属及其合金材料的研究、开发、生产及销售等业务，是公司贵金属产业规模化发展的实际需要，也是落实转型升级实现高质量发展的具体实践。

2、公司 2022 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司投资设立贵研半导体材料（云南）有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项无须提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：贵研半导体材料（云南）有限公司

（二）注册地址：昆明高新区马金铺贵金属产业园

（三）注册资本：20,000.00 万元人民币，以货币方式出资

（四）公司性质：有限责任公司。

（五）经营范围：电力电子行业用有色金属、贵金属及其合金材料研究、开发、生产、销售；黄金制品的生产、销售；相关产品的设计、工艺和提纯技术服务；货物进出口、技术进出口；技术咨询服务、仓储及租赁服务。

（六）股权结构：公司持有 100% 股权。

上述信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

贵金属半导体材料业务系公司新材料制造板块的核心业务之一。经过多年的发展，公司在该领域积累了良好的品牌优势、技术优势和市场优势，自主发展能力持续增强。公司对现行的半导体材料事业部进行公司制改革，投资设立贵研半导体材料公司，建立现代企业制度和完全市场化机制，符合公司深化改革和产业发展的需要。有利于进一步扩大产业规模，集中力量突破半导体材料业务发展瓶颈，实现半导体领域关键技术产品进口替代，推动公司在半导体材料产业领域的可持续发展。有利于进一步优化公司管控模式，激发发展活力，提升运营管理效率，增强产业的综合竞争力。

四、风险提示

公司本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。全资子公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营管理等风险，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

贵研铂业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2022年10月27日